

吉安满坤科技股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
暨为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司的生产经营和业务发展资金需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 18 亿元的综合授信额度，综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。同时，公司拟为全资子公司伟仁达科技有限公司（以下简称“伟仁达”）申请综合授信额度提供不超过人民币 1 亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等。

上述公司及子公司申请的综合授信额度、授信期限最终以公司及子公司与授信金融机构签订的最终融资协议为准；公司对子公司提供的实际担保额度、担保期限以公司及子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。在前述额度范围内，实际授信、担保额度可循环滚动使用。

上述事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会同意向银行等金融机构申请新的综合授信额度及担保额度之日止。同时，为提高工作效率，董事会将提请公司股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人根据公司及子公司的实际资金使用需求，在授信、担保额度范围内，决定授信及担保的具体相关事项（包括但不限于贷款金融机构、贷款金额、贷款期限、贷

款利率、授信品种、担保方式、担保金额等），并全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信协议、借款协议、保函、信用证、抵押协议、质押协议、保证协议等）。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方截至2024年12月31日资产负债率	公司截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	伟仁达	100%	68.92%	0.00	1.00	5.65%	否

三、被担保人基本情况

1. 公司名称：伟仁达科技有限公司（GRAND HOPE TECHNOLOGY CO., LIMITED）
2. 成立日期：2017 年 12 月 5 日
3. 注册地点：香港金钟金钟道 89 号力宝中心第一座 10 楼 1003 室
4. 法定代表人：洪俊城
5. 注册资本：3,000 万港元
6. 主营业务：从事印制电路板的销售业务
7. 股权结构：公司持有 100%的股权
8. 与公司的关联关系：为公司全资子公司
9. 最近一年主要财务指标

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	96,392,108.31
负债总额	66,429,032.05
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	66,429,032.05
净资产	29,963,076.26
项目	2024 年（经审计）
营业收入	28,246,057.68
利润总额	1,121,783.53
净利润	1,120,916.68

10、经查询，伟仁达信用良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。具体担保金额、担保方式以及担保期限以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨为子公司提供担保的事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保方系公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其生产经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至公告披露日，公司实际提供担保总余额为人民币 0.00 亿元，其占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司本次为子公司提供担保后，公司累计对外担保总额为人民币 1.00 亿元，其占公司最近一期经审计净资产的 5.65%。公司及子公司无对合并报表范围外单位提供担保的情况。

截至公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保事项，亦不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的担保。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日